PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-193668

(43) Date of publication of application: 10.07.2002

(51)Int.CI.

CO4B 35/495

C23C 14/34

H01L 21/203 HO1L 21/316

(21)Application number: 2000-394263

(71)Applicant: NIKKO MATERIALS CO LTD

(22)Date of filing:

26.12.2000

(72)Inventor: SUZUKI SATORU

(54) OXIDE SINTERED BODY AND ITS MANUFACTURING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an oxide sintered body which uses a MRuO3 sintered body raw material refined at high purity more than 4N(four nines), can be sintered at lower temperature, and has a perovskite structure shown by a chemical equation of MRuO3 (M: any one kind of Ca, Sr, and Ba) which can obtain a high density sintered body and a manufacturing method for the same.

SOLUTION: The oxide sintered body has a perivskite structure shown by the chemical equation of MRuO3 (M: any one kind of Ca, Sr, and Ba) which has features that the total content of an alkali metal element such as Na and K, and Fe, Ni, Co, Cr, Cu, and Al is 100 ppm or less and that relative density is 90% or higher.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-193668

(P2002-193668A) (43)公開日 平成14年7月10日(2002.7.10)

(51) Int. C1. 7	識別記号	FI	テーマコート (参考)		
CO4B 35/495	•	C23C 14/34	A 4G030		
C23C 14/34		H01L 21/203	S 4K029		
H01L 21/203		21/316	Y 5F058		
21/316		C04B 35/00	J 5F103		
		審査請求 未請求	請求項の数6 OL (全4頁)		
(21)出願番号	特願2000-394263(P2000-394263)	(71)出願人 591007860			
		株式会社E	1鉱マテリアルズ		
(22)出願日	平成12年12月26日(2000.12.26)	東京都港区虎ノ門2丁目10番1号			
		(72)発明者 鈴木 了			
		茨城県北郊	茨城市華川町臼場187番地4 株		
		式会社日銀	広マテリアルズ磯原工場内		
		(74)代理人 100093296	i e		
		弁理士 /	小越 勇 (外1名)		
		Fターム(参考) 4G030 AA08 AA09 AA10 AA26 BA09			
	·	CAO1 GA27 GA29 4K029 BA50 BD01 CA05 DC05 DC09			
		5F058	3 BA20 BC03 BF12		
		5F103	3 AA08 BB22 DD27		

(54) 【発明の名称】酸化物焼結体及びその製造方法

(57)【要約】

(19)日本国特許庁(JP)

【課題】 4N以上に高純度精製したMRuO。焼結体 原料を使用し、より低温での焼結が可能であり、かつ高 密度焼結体を得ることができるMRuO3 (M:Ca、 Sr、Baのいずれか一種以上)の化学式で表されるペ ロプスカイト構造を有する酸化物焼結体及びその製造方 法を提供する。

【解決手段】 Na、Kなどのアルカリ金属元素及びF e、Ni、Co、Cr、Cu、Alの含有量が総計で1 00ppm以下、U、Thの各元素の含有量が10pp b以下であり、かつ相対密度が90%以上であることを 特徴とするMRuO₃ (M:Ca、Sr、Baのいずれ ・か一種以上)の化学式で表されるペロブスカイト構造を 有する酸化物焼結体。

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 Na、Kなどのアルカリ金属元素及びFe、Ni、Co、Cr、Cu、Alの含有量が総計で100ppm以下、U、Thの各元素の含有量が10ppb以下であり、かつ相対密度が90%以上であることを特徴とするMRuO3(M:Ca、Sr、Baのいずれか一種以上)の化学式で表されるペロブスカイト構造を有する酸化物焼結体。

【請求項2】 相対密度が95%以上であることを特徴とする請求項1記載の酸化物焼結体。

【請求項3】 Na、Kなどのアルカリ金属元素及びF e、Ni、Co、Cr、Cu、Alの含有量が総計で100pp以下、U、Thの各元素の含有量が10pp b以下であり、相対密度が90%以上であるMRuO。(M:Ca、Sr、Baのいずれか一種以上)の化学式で表されるペロブスカイト構造を有する酸化物粉を加圧焼結する際、Al2O。若しくは ZrO_2 等の酸化物又はSi3N4、Ru、Pt、Ir、Co、Niで被覆したダイスを用いて加圧焼結することを特徴とする酸化物焼結体の製造方法。

【請求項4】 相対密度が95%以上であることを特徴とする請求項3記載の酸化物焼結体の製造方法。

【請求項5】 焼結温度1200~1400°Cで焼結することを特徴とする請求項3又は4に記載の酸化物焼結体の製造方法。

【請求項6】 ホットプレスにより加圧力200kg/cm²以上で加圧焼結することを特徴とする請求項3~5のそれぞれに記載の酸化物焼結体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、4N以上の純度を持ちかつ90%以上の相対密度を有するスパッタリングターゲットに好適な高純度及び高密度Ru系酸化物焼結体及びその製造方法に関し、特に高誘電体あるいは強誘電体薄膜メモリー用電極材を形成する際に、スパッタリングターゲットとしてパーティクルの発生が少なく、均一性に優れた薄膜を形成できる極めて優れたRu系酸化物焼結体及びその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】今日、DRAM、FRAM等のメモリー 40 材としてBSTやPZTの強誘電体薄膜の開発が活発に行われているが、この誘電体薄膜で大きな問題となるのが、膜の疲労特性とデータの保持の特性である。一般に、誘電体メモリー材は基板上のSiO2上に設けた強誘電体薄膜の電極材としては白金電極が使用されている。しかし、この白金電極はそれ自体がもつ触媒効果により、デバイスプロセス中での水素処理による強誘電体薄膜の水素劣化あるいは電極側への酸素欠陥の局在に起因する疲労劣化という問題があり、上記の特性が十分に得られないという問題がある。このため、白金電極に替 50

わるものとして、Ru系酸化物焼結体に関心が集まっている。このようなRu系酸化物焼結体(例えばSrRuO。)から得られた電極材は、バルク抵抗率が 10^{-5} Ω ・m以下であり優れた電極材となる可能性をもつものである。

【0003】ところが、Ru系酸化物焼結体、すなわち MRuO₃ (M:Ca、Sr、Baのいずれか一種以 上) の化学式で表されるペロブスカイト構造を有する酸 化物は難焼結体であり、通常の常圧焼結法で得られる密 10 度は70%以下である。一般に、薄膜を形成する場合に は、通常Ru系酸化物焼結体ターゲットをスパッタリン グすることによって形成されるが、このような低密度の MRu〇。焼結体をターゲットに機械加工すると、歩留 りが極めて悪くなり、またこのターゲットを使用してス パッタリングするとパーティクルの発生が非常に多くな り、良好な薄膜の形成が行われない。したがって、電極 材としての特性に優れていても、それを薄膜電極として 使用する場合には膜の均一性や表面モフォロジー性が悪 いという大きな問題を生じた。このため、MRuO。の 高密度化を目途に焼結条件の工夫がなされているが、密 度を十分に上げるに至っていないのが現状である。例え ば、高密度化には加圧焼結法が有効であるが、ホットプ レスで一般に使用されているグラファイトダイスを使用 すると、ダイスとMRuO。が反応してMRuO。が還 元され目的とするMRuO、焼結体が得られない。ま た、ダイスの消耗が激しいという問題も発生した。

【0004】一方、信頼性のある半導体としての動作性 能を保証するためには、スパッタリング後に形成される 上記のような材料中に半導体デバイスに対して有害であ 30 る不純物を極力低減させることが重要である。すなわ ち、

- (1) Na、K等のアルカリ金属元素
- (2) U、Th等の放射性元素
- (3) Fe、Ni、Co、Cr、Cu、Alの遷移 金属等の属元素

を極力減少させ、4Nすなわち99.99% (重量)以上の純度をもつことが望ましい。なお、本明細書中で使用する%、ppm、ppbは全て重量%、重量ppm、重量ppbを示す。上記不純物であるNa、K等のPルカリ金属は、ゲート絶縁膜中を容易に移動しMOS-LSI 界面特性の劣化の原因となり、U、Th等の放射性元素は該元素より放出する α 線によって素子のソフトエラーの原因となり、さらに不純物として含有されるPe 、Ni、Co、Cr、Cu 、AI の遷移金属等の属元素は界面接合部のトラブルの原因となることが分かっている。

[0005]

薄膜の水素劣化あるいは電極側への酸素欠陥の局在に起 【発明が解決しょうとする課題】本発明は、有害物質を 因する疲労劣化という問題があり、上記の特性が十分に 極力低減させるとともに、焼結方法の改善を図るもので 得られないという問題がある。このため、白金電極に替 50 あり、4 N以上に高純度精製したMRuO。焼結体原料

を使用し、より低温での焼結が可能であり、かつ高密度 焼結体を得ることができるMRuO。(M:Ca、S r、Baのいずれか一種以上)の化学式で表されるペロ ブスカイト構造を有する酸化物焼結体及びその製造方法 を提供するものである。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、

- 1. Na、Kなどのアルカリ金属元素及びFe、Ni、 Co、Cr、Cu、Alの含有量が総計で100ppm り、かつ相対密度が90%以上であることを特徴とする MRuO₃ (M:Ca、Sr、Baのいずれか一種以 上)の化学式で表されるペロブスカイト構造を有する酸 化物焼結体
- 2. 相対密度が95%以上であることを特徴とする上記 1記載の酸化物焼結体。
- 3. Na、Kなどのアルカリ金属元素及びFe、Ni、 Co、Cr、Cu、Alの含有量が総計で100ppm 以下、U、Thの各元素の含有量が10ppb以下であ り、相対密度が90%以上であるMRuO。(M:C a、Sr、Baのいずれか一種以上)の化学式で表され るペロブスカイト構造を有する酸化物粉を加圧焼結する 際、Al2〇3若しくはZr〇2等の酸化物又はSi3 N₄、Ru、Pt、Ir、Co、Niで被覆したダイス を用いて焼結することを特徴とする酸化物焼結体の製造 方法
- 4. 相対密度が95%以上であることを特徴とする上記 2 記載の酸化物焼結体の製造方法。
- 5. 焼結温度1200~1400° Cで焼結することを 特徴とする上記3又は4に記載の酸化物焼結体の製造方 30 法
- 6. ホットプレスにより加圧力200kg/cm²以上 で加圧焼結することを特徴とする上記3~5のそれぞれ に記載の酸化物焼結体の製造方法。を提供するものであ る。

[0007]

【発明の実施の形態】MRuO。(M:Ca、Sr、B aのいずれか一種以上)の化学式で表されるペロブスカ イト構造を有する酸化物粉末を製造するには、4N以上 〇3 粉及びRu〇2 粉を用いる。これらの粉末の高純度 化には例えば、SrCO。粉、CaCO。粉、BaCO 3 粉の場合は硝酸塩水溶液からの再結晶法により、また RuO₂粉の場合は気相精製法により行う。この高純度 化により、Na、Kなどのアルカリ金属元素及びFe、 Ni、Co、Cr、Cu、Alの含有量が総計で100 p p m以下、U、T h 等の放射性元素の各元素の含有量 が10ppb以下を達成することができる。焼結に際し ては、ホットプレスを使用し、焼結温度1200~14 00°Cで焼結することが望ましい。なお、酸化物粉の 50 比表面積が大きい程、より低温での焼結が可能であり、 ダイスとの反応を抑制し高温で焼結した場合と同程度の 髙密度焼結体を得ることができる。

【0008】さらに、高温での焼結に使用されているグ ラファイトダイスとMRuO。との反応を抑制するため に、Al₂O₃ 若しくはZrO₂ 等の酸化物又はSi₃ N。、Ru、Pt、Ir、Co、Niで被覆したダイス を用いて焼結を行う。この焼結条件は重要である。従来 は上記のようなグラファイトダイスとMRuO。との反 以下、U、Thの各元素の含有量が10ppb以下であ 10 応を抑制するために1000°C以下の温度で焼結をせ ざるを得なかった。したがって、十分に密度が上がらず ターゲットへの機械加工又はターゲットのスパッタリン グ中に割れが入ることがあり、歩留りを著しく下げてい たのであるが、上記の焼結工程の改善により、相対密度 90%以上、さらには95%以上を達成することがで き、抗折力を著しく高めることができた。これによっ て、ターゲットへの機械加工又はターゲットの取扱いで 割れが発生することがなく、歩留りは著しく向上した。 しかもスパッタリング後の薄膜は均一性に優れ、誘電体 薄膜メモリー用電極材として極めて優れた特性の薄膜を 得ることができた。

[0009]

20

【実施例及び比較例】次に、実施例に基づいて本発明を 説明する。実施例は発明を容易に理解するためのもので あり、これによって本発明を制限されるものではない。 すなわち、本発明は本発明の技術思想に基づく他の実施 例及び変形を包含するものである。

(実施例1) 4 N以上の高純度精製したSrCO。粉及 びRuO₂ 粉を用いてSr:Ru=1:1(モル比)と なるように秤量し湿式混合した後、900°Cで10時 間大気中で熱合成することにより、SrRu〇₃単相粉 末を得た。次に、このSrRu〇。単相粉末を部分安定 化ジルコニアで被覆したグラファイトダイスを用いて、 1200°C、1300°C、1400°Cの各温度で 300kg/cm²、2時間保持のホットプレス焼成を アルゴンガス雰囲気中で行った。この結果、得られた焼 結体は表面近傍に若干の還元層が認められたが、割れや クラックの発生の無い焼結体が得られた。これらの相対 密度は、下記表1に示すようにいずれも90%以上であ の高純度精製したSrCO。粉、CaCO。粉、BaC 40 り、また1400°Cの常圧焼結で作製した相対密度5 8%焼結体の抗折力76kg/cm²の4倍近い強度と なった。さらに、4端針法で測定したバルク比抵抗は3 0 0 μΩ c m以下となり、常圧焼結法で作製したものよ $0100\mu\Omega$ cm以上低くなった。

> 【0010】 (実施例2) ホットプレス条件を1400 。 C 、 2 0 0 k g / c m² とした以外は実施例 1 と同条 件で作製した焼結体の特性は、同様に表1に示すように 相対密度91%、抗折力277kg/cm²であり、良 好な焼結体が得られた。

> 【0011】(実施例3)4N以上の高純度精製したC

5

aCO。粉及びRuO。粉を用いてCa:Ru=1:1(モル比)となるように秤量し湿式混合した後、800° Cで10時間大気中で熱合成することにより、CaRuO。単相粉末を得た。次に、このCaRuO。単相粉末を部分安定化ジルコニアで被覆したグラファイトダイスを用い、1400° Cで300kg/ c m^2 、2時間保持のホットプレス焼成をアルゴンガス雰囲気中で行った。同様に表1に示すように、得られた焼結体の相対密度は97%となり、また、抗折力、比抵抗とも良好であった。

【0012】(実施例4)4N以上の高純度精製したB は本名 a C O 。 粉及びR u O 。 粉を用いてB a : R u = 1 : 1 れた が (モル比)となるように秤量し湿式混合した後、105 得られ 0°Cで10時間大気中で熱合成することにより、B a R u O 。 単相粉末を得た。次に、このB a R u O 。 単相粉末を得た。次に、このB a R u O 。 単相粉末を部分安定化ジルコニアで被覆したグラファイトダ 2時間 イスを用い、1400°Cで300kg/cm²、2時間保持のホットブレス焼成をアルゴンガス雰囲気中で行った。同様に表1に示すように、得られた焼結体の相対 密度は93%となり、また、抗折力、比抵抗とも良好で 20 った。あった。

【0013】(比較例1)実施例1と同条件で合成した SrCO₃粉を1500kg/cm²で成形した後、大 気中1400° Cで10時間の常圧焼結を行った。これは本発明の焼成圧力の範囲外である。得られた焼結体の相対密度は58%であり、ほとんど焼結が進行していなかった。また、表1に示すように、抗折力も76 k g/c m² と低く、ターゲット加工に耐えるものではなかった。

【0014】(比較例2)実施例1と同条件で合成した SrRuO。粉を1000°C及び1100°Cの温度 で、300kg/cm²、2時間保持のホットプレス焼 成をアルゴンカス雰囲気中で行った。これらの焼成温度 は本発明の温度範囲外である。表1に示すように、得られた焼結体の相対密度は80%以下であり、実施例1で得られた焼結体の抗折力の1/2以下であった。

【0015】(比較例3)実施例1と同条件で合成した SrRuO,粉を1400° C、 $100kg/cm^2$ 、 2時間保持のホットプレス焼成をアルゴンカス雰囲気中で行った。この焼成圧力は本発明の範囲外である。表1 に示すように、得られた焼結体の相対密度は80%で、抗折力も実施例1で得られた焼結体の約1/2程度であった。

[0016]

【表1】

実施例及び比较例の挑放条件と挑結体特性一覧

	烧成温度	烧成压力	相対	抗折力	比挺抗	特定
	(° C)	(k g/	密度	(kg/	(μΩ	
		cm')		cim³)	cm)	
	1200	300	9 2	300	300	0
実施例1	1300	300	94	305	255	0
	1400	300	96	300	260	0
與遊例 2	1400	200	91	277	310	0
実施例3	1400	300	9 7	350	330	0
実施例4	1400	300	93	290	260	0
比較例1	1400	o	58	76	460	×
比較何2	1000	300	6 2	80	420	×
	1100	300	78	150	380	×
比較例3	1400	100	80	155	330	Χ.

○は相対密度、抗折力、比抵抗いずれも良好であり、×はそれらが 不良な焼結体を意味する。

[0017]

【発明の効果】本発明の高純度及び高密度Ru系酸化物 焼結体は4N以上の純度を持ち、かつ90%以上の相対 密度を有し、抗折力が高いという著しい特徴があり、ス 40 パッタリングターゲットへの機械加工中に割れ等の発生がなく、歩留りを向上させることができる該ターゲットの製造に好適なRu系酸化物焼結体を得ることができるという優れた効果を有する。